



#1 Coating Technology in The World  
Molecule Gradient Layer (MGL)<sup>TM</sup> Technology

強い粘着力による、信頼ある固定テープ  
耐熱イミド基材片面テープ

## 170 Series

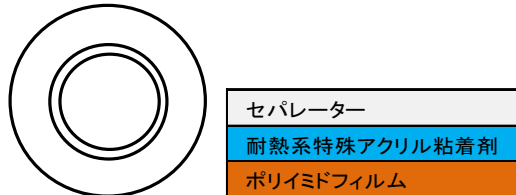
### 特徴

- ①半田耐熱性ポリイミドフィルムを基材にした耐熱テープ
- ②高温化でも優れた接着力
- ③金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
- ④室内空気汚染のガイドライン(厚生労働省)で定めた、ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエンなどのVOC指定13物質を構成材料に使用していない

### 用途

- ・電子部品や半導体チップ部材固定
- 部品固定
- 耐水・固定

### 構成



### 特性

一般特性/粘着特性(常態粘着力) 測定条件(JIS Z0237準拠)・その他の特性

製品	ポリイミド基材 ( $\mu\text{m}$ )	粘着層 ( $\mu\text{m}$ )	Peel adhesive(N/25mm) SUS(25°C)	Peel adhesive(N/25mm) SUS(200°C)
178	75	12.5	2.5	4.5
179	12.5	12.5	3	5

※製品へのお問い合わせは、弊社営業(TEL:04-2944-5151 FAX:04-2944-1396 Mail:info@kgk-tape.co.jp)まで、ご相談ください

### 【ご使用上の注意】

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。